

Goertek Technology Japan 株式会社

求人票

- 職種： MEMS 設計エンジニア
- 募集人数： 1名
- 募集背景： リプレースメント（担当者が中国本社へ帰還したため）
- 雇用形態： 正社員もしくは契約社員（備考参照）
- 勤務地： 東京（秋葉原）もしくは仙台（青葉区）（勤務地選択可）
- 入社時期： 応相談
- 業務内容： MEMS 構造体設計に関する業務
- 求める人材： MEMS の技術開発に従事した方で、新規技術開発と製品化に熱意をもって取り組んでいただける方。業界は問わない。
- 【必須知識/経験】**
- ・ MEMS 構造体設計
 - ・ 薄膜材料
 - ・ 半導体プロセス
 - ・ 半導体設備
 - ・ パッケージング
- 【歓迎】**
- ・ 中国本社のエンジニアと、英語もしくは中国語で、基本的なコミュニケーションがとれる方。
- 【その他】**
- ・ 責任感があり、粘り強く業務を遂行できる。
 - ・ 指示待ちでなく、主体的にアクションを起こせる。
 - ・ チームワークを尊重する。
- 勤務時間： 1日8時間労働（うち休憩60分）とするフレックスタイム制。
コアタイムは、10:00～16:00(12:00-13:00は休憩)。
- 給与： 年棒制 5,000,000-8,000,000 円（諸手当含）
<備考>
・ 給与は、経験や能力を考慮の上決定します。
・ 月給は、年棒を14分割した金額。年末賞与として2ヶ月分支給。
・ 月給には、月40時間相当の固定残業代を含む。
- 業績賞与： 会社の業績と個人のパフォーマンスによる。（最大で2ヶ月）
- 昇給： 年1回
- 休日・休暇： 完全週休2日制（土日）、祝祭日、夏季休暇3日、年末年始休暇
<備考>年間休日128日(2019年度)
- 福利厚生： 社会保険（健康保険、厚生年金保険、労働保険、雇用保険、介護保険）

通勤費支給（上限あり）、有給休暇、特別休暇（慶弔休暇等）、誕生日月休暇（誕生日の属する月に有給1日支給）、傷病休暇、退職金制度、出張手当

■試用期間： 6ヶ月間

■選考プロセス： 面接3回

1次面接：配属部門の部門長（Hiring Manager）

2次面接：中国本社の技術部門責任者（TV会議）

3次面接：日本社長と人事部長

<備考>

・面接は、基本、秋葉原オフィスにて対面面接となります。都合により、一部の面接を Skype 面接や TV 会議とさせていただく場合がございます。

■応募書類： 下記応募書類をご用意ください。

（1）履歴書（写付）

（2）職務経歴書

（3）英文レジュメ

■備考： 契約社員採用に関して

弊社は60歳定年退職制です。そのため、60歳以上の方は、契約社員での採用となります。契約社員の場合、下記の労働条件となります。

- ・月給：年棒を12分割した金額
- ・業績賞与：無
- ・給与改定：無
- ・退職金：無
- ・契約更新可能性（上限）：有（65歳）

以上